



ATR光電波通信研究所

自己発振型光マイクロ波ミキサ

 $\mathbf{2}$

目次

ļ

1

j

1	ま	え	が	き

2	自己発振型光マイクロ波ミキサ A(整合回路付き)	2
	2.1 設計	2
	2.2 光マイクロ波ミキシング特性	3
	2.2.1 IF 周波数 (f _{IF}) 依存性................................	3
	2.2.2 IF 入力パワー (P _{IF}) 依存性	4
3	自己発振型光マイクロ波ミキサ B(整合回路なし)	5
	3.1 設計	5
	3.2 負性抵抗特性設計実測比較	6
	3.3 光マイクロ波ミキシング特性	7
	3.3.1 バイアス依存性および f _{IF} 依存性	7
	3.3.2 P _{IF} 依存性	9
	3.3.3 照射光強度 (P _{opt}) 依存性	9
	3.3.4 発振周波数の高調波とのミキシング	10
	3.4 光マイクロ波ミキサおよび光検波器との比較	11
4	バランス型自己発振型光マイクロ波ミキサ	[4
	4.1 設計	14
	4.2 各部分回路の設計実測比較	15
	4.3 光マイクロ波ミキシング特性	19
5	まとめ	22

謝辞

参考文献

1 まえがき

ATR 光電波通信研究所では、将来の移動体通信システムとして光ファイバミリ波リンクの検討を進めてきた [1]。これはミリ波無線通信技術と光ファイバ通信技術の融合であり大容量、高速移動通信システムを実現するための重要な技術であると考えられる。

光ファイバミリ波リンクでは、無線部分で使用するミリ波信号により変調された光を光ファ イバにより伝送し、これを受けて無線基地局でミリ波に変換して送信する方法 [2] と、ファイバ 中は中間周波数で変調された光を伝送し、無線基地局においては電気信号への変換とミリ波への 周波数変換を行なう方法 [3] が考えられる。ミリ波を直接伝送する前者の方法と比較して、中間 周波数で伝送する後者の方法は、無線基地局に周波数変換器が必要となる反面、電気 / 光、光 / 電気変換部に要求される帯域は狭くなり、LD 直接変調が可能となって制御基地局の構成が簡単 になるという利点がある。したがって、中間周波数で変調した光信号を伝送する場合、無線基地 局の小型化が重要になってくる。

そこで単一のトランジスタに光検波、発振、周波数変換の3つの機能を集約した、自己発振 型光マイクロ波ミキサ (以下 sooemix と表す)を提案し、中間周波数帯の強度変調光を検波し、 ミリ波帯に近い周波数への周波数変換が可能であることを実証した。

本テクニカルレポートは HBT を用いた自己発振型光マイクロ波ミキサの設計および特性評価に関してまとめたものである。

2 自己発振型光マイクロ波ミキサ A(整合回路付き)

2.1 設計

回路構成を図1に示す。回路はエミッタに容量性スタブを接続し、ベース側に誘電体共振器 を有する直列帰還型回路である。図1において点線部からベース側を見たときの反射係数が所望 の周波数 (10GHz) で正の利得を持つように回路を最適化している。誘電体共振器は直径 7.75mm、 高さ 3.10mm、比誘電率 24 であり、HBT のエミッタサイズは 3.4μ m × 20μ m × 1 本である。 図 2にモジュールの写真を示す。本回路を発振器として動作させた場合、バイアス点 V_{be} =1.3V V_{ce} =3V コレクタ電流 I_c =19mA において、発振周波数 9.25GHz、発振出力 -2.8dBm を得た。



図 1: 回路構成

 $\mathbf{2}$



図 2: モジュール写真 アルミナ基板サイズ: 29.8mm×20mm

2.2 光マイクロ波ミキシング特性

光マイクロ波ミキサ特性評価系を図 3に示す。 LiNbO₃ 光導波路型外部変調器 (EOM) を用いて、サブキャリア周波数 IF で強度変調された 0.83μm 光を HBT の電極近傍に照射し、 LO ± IF における出力レベルをスペクトラムアナライザで測定した。



図 3: 評価系 LD:住友セメント製 EOM:住友セメント T.MZ 0.85-5 MZ2-35-47 No.292

2.2.1 IF 周波数 (f_{IF}) 依存性

照射光強度 0.598mW、 EOM への IF 入力パワー 11.8dBm のときの IF 周波数依存性を図 4に 示す。 f_{IF}=1.25GHz の時に最大の検出レベルが得られた。



図 4: IF 周波数依存性

2.2.2 IF 入力パワー (P_{IF}) 依存性

IF 周波数を 1.25GHz、照射光強度を 0.598mW に固定し、 EOM への IF 入力レベルを変化さ せたときの光マイクロ波ミキシング特性を図 5に示す。 IF 入力レベル 11.8dBm のとき LO-IF レ ベル -31.5dBm、 LO+IF レベル -39.3dBm が得られた。 EOM への IF 入力が 0dBm を超えると 徐々に飽和が起こる傾向が見られる。



図 5: IF 入力パワー依存性

3 自己発振型光マイクロ波ミキサ B(整合回路なし)

3.1 設計

sooemixA では f_{IF} 依存性の原因がはっきりしなかった。そこで今回は整合回路、バイアス給 電回路、DC 阻止回路を基板上に設けず、すべて 50 Ω 線路により回路を構成し、バイアスはバ イアスT にて給電する形をとった。なお HBT のエミッタサイズは $2\mu m \times 20\mu m \times 1$ 本であり、 誘電体共振器は直径 7.35mm、高さ 2.94mm、比誘電率 24 である。モジュール概観を図 6に、回 路構成および評価系を図 7に示す。



図 6: モジュール写真 アルミナ基板サイズ: 24.8mm×15mm



LD: SDL5431-B

3.2 負性抵抗特性設計実測比較

ベース側から見たときの反射係数 S₁₁ について、設計値と実測値の比較を図 8に示す。図中 calc が設計値、 meas(UTF) は基板を WILTRON 社 UNIVERSAL TEST FIXTURE を用いて 測定した値、 meas(V connector) は基板をヒートシンクにのせ入出力端に V コネクタを取りつ けた状態 (モジュール化した状態) で測定した値である。バイアスは (V_{ce}[V],I_b[μ A])=(4,50) であ り、設計に用いたトランジスタの S パラメータは組み立てたトランジスタそのものの実測データ ではなく、同種のものの実測データを用いている。 S₁₁ が最大となるピーク周波数に関しては設 計と実測はよく一致している。設計に用いたネットリストを図 9に示す。





! FILE NAME /usr2/home/sawada/socemix/sx1fuseicmp.ckt SX1 1 calculation & measurement DIM lng um cap pf ind nh VAR ! negative resistance w0=360 1b=400 lc=400 le=400 1fb=4170 111=0 112=4100 lout=0000 lvia=0.01 lboffset=150 lcoffset=150 leoffset=100 EON li4=19000-lboffset lo1=5300-lcoffset lfb=4170-leoffset СКТ er=9.90 H=381 T=3 rho=1 rgh=0 msub tand tand=0.008 ! measured value s1p 1 0 & /usr2/home/sawada/hbt_spar/2k10kl/nrutf/nr24v50.s1p def1p 1 measutf s2p 1 2 0 & /usr2/home/sawada/hbt_spar/2k10k1/nrjig/sx14v50.s2p def2p 1 2 measjig1 ! negative resistance ckt

s2p 1 2 3 & /usr2/home/sawada/hbt_spar/2k10k1/no0/2k4v050.s2p wire 1 4 d=20 l^lb rho=1 af=0 co=0a1=0 a2=0 d=20 l^lc rho=1 af=0 co=0a1=0 a2=0 wire 2 5 1^le rho=1 af=0 co=0a1=0 a2=0 wire 36 d=20 d=20 l^le rho=1 af=0 co=0a1=0 a2=0 wire 36 mlin 6 60 w^w0 l^lfb mstep 60 61 w1^w0 w2=1500 mlin 61 62 w=1500 l=70 ind 62 0 l^lvia mloc 4 w^w0 l^lboffset mloc 5 w^w0 l^lcoffset mloc 6 w^w0 l^leoffset def2p 4 5 nr ! output (collector side) mlin 1 2 w^w0 l^lo1 def2p 1 2 coll ! nr with output nr 12 coll 2 3 def2p 1 3 nrcoll ! nr with in out (look from base side) mlin 8 10 w^w0 1^114 nrcoll 10 12 def2p 8 12 __nrcalc FREQ sweep 5.05 15.05 .1 OUT measutf db[s11] gr1 measjig1 db[s11] gr1 nrcalc db[s11] gr1 GRID range 5 15 1 grl -10 10 2

図 9: sooemixB 設計用ネットリスト

3.3 光マイクロ波ミキシング特性

3.3.1 バイアス依存性および f_{IF} 依存性

バイアスによるミキシングレベルの比較を図 10に示す。基本波との光マイクロ波ミキシング 成分 (LO±IF) に注目した場合、 (V_{ce} , I_b)=(0.6,70) の時に最大レベルが得られ、その次に (4,50)(ピンチオフ近傍) において高いミキシングレベルが得られた。

 $(V_{ce},I_b)=(4,40),(0.6,70)$ の時の f_{IF} 依存性を図 11に示す。図 11には発振周波数の第2高調波との ミキシング特性を同時に示している。 $(V_{ce},I_b)=(0.6,70)$ のほうが LO±IF レベルは大きいが 2LO±IF レベルについては 10dB 程度低くなっている。これ以降は高調波とのミキシングでも高いレベル が得られる $(V_{ce},I_b)=(4,50)$ にのみ注目して検討を行なうものとし、図 12に IF 入力パワー 10dBm、 照射光強度 0.806mW の時の基本波および 2 倍高調波との光マイクロ波ミキシング特性を示す。



図 10: バイアスによる光マイクロ波ミキシング特性比較





図 11: バイアスによる2倍高調波との光マイクロ波ミキシング特性比較



図 12: 基本波および2倍高調波との光マイクロ波ミキシング特性

3.3.2 P_{IF} 依存性

 f_{IF} =0.2GHz,1GHz の時の P_{IF} 依存性をそれぞれ図 13および図 14に示す。いずれの f_{IF} につ いても P_{IF} =10dBm 近傍で飽和している。特に f_{IF} =0.2GHz では P_{IF} =10dBm になると検出レ ベルが減少しており、過変調となっているものと考えられる。線形に増加している部分の傾きは $\tan \theta = 1$ である。



図 13: 光マイクロ波ミキシング特性の IF 入力依存性 (1)



図 14: 光マイクロ波ミキシング特性の IF 入力依存性 (2)

3.3.3 照射光強度 (Popt) 依存性

 $f_{IF}=0.2$ GHz,1GHz の時の P_{opt} 依存性をそれぞれ図 15および図 16に示す。いずれの場合も検 出レベルの飽和は見られず、受光器の二乗検波特性に従い傾き $\tan \theta = 2$ で増加している。



図 15: 光マイクロ波ミキシング特性の照射光強度依存性(1)



図 16: 光マイクロ波ミキシング特性の照射光強度依存性 (2)

3.3.4 発振周波数の高調波とのミキシング

これまで示してきたように発振周波数とのミキシングだけでなく、高次の高調波とのミキシングも可能である。図 15に示した f_{IF} =0.2GHz, P_{IF} =10dBm で P_{opt} を変化させたときの光マイクロ波ミキシング特性を、ミキシング成分 (LO-IF,2LO-IF, 3LO-IF) と発振周波数成分 (LO,2LO,3LO) との比であらわした結果を図 17に示す。基本波とのミキシングレベル (LO-IF) に比べて検出レベルそのものは劣るものの、本来不要な発振成分との比では高調波とのミキシング成分のほうが優れている。



図 17: ミキシング成分と発振周波数成分との比

3.4 光マイクロ波ミキサおよび光検波器との比較

図 18に、外部から LO 信号を供給する通常の光マイクロ波ミキサ (oemix と表す) および光検 波器の評価系を示す。 oemix について LO 信号周波数 f_{LO} =9.567GHz(sooemixB の発振周波数と 同じ) とした場合 LO 信号パワーを変化させた時の光マイクロ波ミキシング特性を図 19に示す。 RF プローブへの入力パワーが 0dBm を越えるとミキシングレベルが飽和する。 f_{LF} を変化させた時の自己発振型光マイクロ波ミキサ (sooemix) と oemix との比較を図 20に示す。

 I_{IF} を変化させた時の自己完成型ルペイク C 彼 マイク (sociality) C oblinit C の比較 E 因 20にボク。 oemix において P_{LO} to probe=0dBm とあるのは図 19において LO±IF レベルが飽和する時の LO 信号パワーである。 $f_{IF} < 0.5$ GHz では両側波帯ともに sooemix のほうが優れている。 $f_{IF} > 0.5$ GHz になると sooemix の LO-IF は oemix に比べ明らかに劣化するが、 LO+IF は oemix と同程度の 検出レベルが得られている。これより sooemix が oemix と同程度の検出レベルが得られること がわかった。

sooemix、oemix および光検波器 (直接検波)の検出レベル比較を図 21に示す。各データ点の x 座標は、光検波器では変調周波数 f_{RF} そのものを、oemix および sooemix ではミキシング成分の 周波数を表している。oemix については変調周波数は f_{IF} =0.2GHz で固定し LO 周波数 f_{LO} を変 化させている。LO 信号パワー P_{LO} は RF プローブへの入力パワーが 0dBm となるようにした。 sooemix については LO±IF、 2LO±IF、 3LO±IF を f_{IF} =0.2GHz,1GHz の場合について示して いる。光検波器については最大検出レベルが得られるバイアスを設定している。 LO±IF、 2LO±IF については直接検波および oemix と同程度の検出レベルであるが、 3LO±IF については直接検 波および oemix よりも優れた検出レベルが得られた。



図 18: 光マイクロ波ミキサおよび光検波器評価系



図 19: 光マイクロ波ミキサ LO 入力依存性



図 20: 光マイクロ波ミキサとの比較 (f_{IF} 依存性)



図 21: 受光器、光マイクロ波ミキサとの比較

4 バランス型自己発振型光マイクロ波ミキサ

ここでは発振周波数成分抑圧のため sooemix を 2 つ用いてバランス化させた回路の設計を行 なった。回路の概要を図 22に示す。 DR を各 HBT に対して共通にすることで各々の発振成分 LO は互いに逆相となる。各 HBT には互いに逆相となるよう強度変調した光を照射する。各 sooemix の出力を同相合成することにより LO は打ち消され LO±IF は同相となり、LO±IF のみを取り 出すことが原理的に可能となる。



図 22: バランス型 sooemix

4.1 設計

回路構成を図 23に示す。トランジスタは sooemixB に用いたものと同じエミッタサイズの HBT を用い、ベース側の終端は抵抗体を用いスルーホールにて接地している。整合回路は設けず、バ イアス給電回路および DC 阻止回路を基板上に付加している。図 24にモジュール写真を示す。



図 23: バランス型 sooemix 回路構成



図 24: バランス型 sooemix モジュール写真 アルミナ基板サイズ: 34.8mm×23.9mm

4.2 各部分回路の設計実測比較

回路には 50Ω 終端、 DC 阻止回路、同相合成回路を含んでいるので各要素回路ごとに個別に 基板を作製しその実測値と設計値の比較を行なった。各回路を図 25に示す。

(a) 終端回路

図 26に終端回路のリターンロス特性を示す。設計値と比べて 15dB 程度リターンロスが悪い。 スルーホールと抵抗との間の metal がずれの原因であると考えられるが、設計値を実測値と一致 させることはできなかった。

(b)DC 阻止回路

図 27に DC 阻止回路の反射 (S11) および通過 (S21) 特性を示す。 DC から 20GHz にかけては 設計値とほぼ一致する。

(c) 同相合成回路

図 28にアイソレーション特性、通過特性を示す。計算値に関しては終端部を (a) 終端回路で 測定した実測データを用いている。いずれも 20GHz までは設計値とほぼ一致する。 上記 3 種のネットリストおよび sooemix 全体の設計に用いたネットリストを図 29,30,31,32に示 す。



図 25: 要素回路写真

左から終端回路 (2.42mm×3.96mm)、 DC 阻止回路 (5.19mm×4.36mm)、同相合成回路 [アイソ レーション評価用](8.14mm×6.55mm)、同相合成回路 [挿入損失評価用](6.22mm×10.63mm)











図 28: 同相合成回路実測計算比較

! FILENAME :termteg.ckt
! 1995 11 30
!
DIM
freqghz
lng um
cap pf
ind nh
CKT
MSUB ER=9.9H=381 T=3 RHC=1 R3H=0
TAND TAND=0.0NC
!measured value
slp 10 /usr2/home/sawada/sccemix/spar/termp1.slp
deflp1 measp1
mlin 12 w=360 1=500
res 230 r=50

mlin 30 3 w=1200	1=100		
shor 3			
!via 3 4 d1=1000	d2≈1000	h=381	t=3 w=120
!mloc 3 w=1200	1=100		
:mloc 3 w=1200	1=100		
!mloc 3 w=1200	1=100		
! shor 4			
defip1 calc			
FREQ			
sweep 0.05 50.05	0.1		
OUT			
calc db[s11]gr1			
measp1 db[s11]g:	r1		
GRID			
range0 50 5			
gr1 -60 0 5			

図 29: 終端回路ネットリスト

! DC CUT FILTER
!
DIM
Ing um
cap pf
ind nh
VAR
wfil#38.160 370
sfil#38.140 200
lfil=3190
CKT
msub er=9.90H=381 T=3 rho=1 rgh=0
tand tand=0.008 !at 10MHz
!measured value
s2p 1 2 0 &

! FILENAME dccut.ckt

/usr2/home/sawada/sooemix/spar/dccut.s2p def def2p12 meas FREQ !dccutfiltemeg swe mcfil12 w^wfils^sfil^1fiwl^wo w2^wo OUT

mlin 1 2 w=360 1=1000
dccutfil2 3
mlin 3 4 w=360 1=1000
def2p1 4 calc

def2p12 dccutfil

mlin 1 20 w=360 1=1000
mstep 20 2 wl=360 w2=60
dccutfil2 3
mstep 3 30 wl=60 w2=360
mlin 30 4 w=360 1=1000

/usr2/home/sawada/socemix/spar/divthru.s2p

sweep 0.0549.950.1
OUT
meas db[s11]gr1
meas db[s21]gr1
calc db[s11]gr1
calc db[s21]gr1
! calcstepdb[s11]gr1
! calcstepdb[s21]gr1
! dccutfikb[s11]gr1
! dccutfikb[s12]gr1
GRID
range 0 50 5
gr1-40 0 5

def2p 1 11 thrucalc

termmeas 1

def2p14 calcstep

図 30: DC 阻止回路ネットリスト

! FILENAME : !/usr2/home/sawada/socemix/divteg.ckt ! WILKINSON POWER DIVIDER 1995 9 23 I HISASHI SAWADA DIM lng um cap pf VAR w0=360 la=1000 1b=0 w1=160 160--9.567G 170--28.701G lq=3120 !3120-9.567G 1000--28.701G lg1=97 !120-23.4314575 lg2=2877 !2900-23.4314575 ! 1b1=2922 !2975-52.72077938 1b1=2762 12975-160-52.72077938 1b2=1747 11800-52,72077938 mb=0.646 !0.646 СКТ msub er=9.9 h=381 t=3 rho=1 rgh=0 tand tand=0.008 !!measured value s2p 120 & /usr2/home/sawada/socemix/spar/diviso.s2p def2p12 isomeas s2p 120 &

def2p:2 thrumeas slp 10 & /usr2/home/sawada/socemix/spar/termp1.slp deflp: termmeas 1111 mlin : 2 w=360 1=500 res 2 30 r=50 mlin 30 3 w=1200 1=100 shor 3 deflp 1 termcalc mlin 12 w^w0 l^la mtee 33 3 2 w1^w1 w2^w1 w3^w0 mlin 34 w^w1 l^lq1 mbend 4 5 w^wl ang=90 m^mb mlin 58 w^w1 l^lg2 mtee 6 7 8 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 33 34 w^wl l^lql mbend 35 34 w^wl ang=90 m^mb mlin 35 38 w^w1 1^1q2 mtee 36 37 38 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 7 9 w^w0 l^lbl mbend 910 w^w0 ang=90 m^mb mlin 10 11 w^w0 1^1b2 mlin 36 39 w^w0 l=2315 !2975-160-500 res 6 37 r=100 termmeas 39

mlin 1 2 w^w0 l=500!la(1000)-500 mtee 33 3 2 w1^w1 w2^w1 w3^w0 mlin 3 4 w^wl l^lq1
mbend 4 5 w^wl ang=90 m^mb mlin 58 w^w1 1^1q2 mtee 6 7 8 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 33 34 w^w1 l^lq1 mbend 35 34 w^w1 ang=90 m^mb mlin 35 38 w^w1 1^1q2 mtee 36 37 38 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 7 9 w^w0 1=2815:2975-160 mlin 36 39 w^w0 l=2815!2975-160 res 6 37 r=100 def2p 9 39 isocalc FREO sweep 0.0550.050.1 OUT isocalcdb[s21]gr1 isomeas db[s21]gr1 thrucalcdb[s12]gr2 thrumeas db[s21]gr2 GRID range 0.50 5 gr1 -40 0 5 gr2 -20 -0 2

図 31: 同相合成回路ネットリスト

SINGLE TYPE SOOEMIX BALANCED TYPE SCOEMIX UNIT SOCEMIX 1995.9.20H.S DIM lng um cap pf ind nh VAR !dr equivalentckt RDR=259.0 CDR=116.0 LDR=0.002184 Inegativeresistance w0=360 1b=400 1c=400 le=400 ! 1fb=4170 1fb20=1230 111=0 112=4100 lout=0000 lvia=0.01 lboffset=50 lcoffset=50 leoffset=30 ! div w1=160 11a=1000 lg=3120 !3120-9.567G 1000--28.701G lq1=97 !120-23.4314575 lg2=2877 !2900-23.4314575 1b1=2922 !2975-52.72077938 1b2=587 !640-52.72077938 mb=0.646 !0.646 !bias WA=50 LA=3220 CA=200 RA=1000 !dccut wfil=60 sfil=40 lfil=3190 (collectoride) ! 101=1000 102=000 103=1500 linput(baseside)without dr li1=500 li2=0000 li3≈13720 ! li4=1000 EON li4=1000-lboffset lo1=1000-lcoffset lfb=4170-leoffset CKT msub er=9.90H=381 T=3 rho=1 rgh=0 tand tand=0.008 imeasured value s2p 1 2 0 & /usr2/home/sawada/hbt_spar/2k10k1/nrutf/nr74v42.s2p def2p 1 2 measutf ! negativeresistanceckt

! FILENAME /usr2/home/sawada/sooemix/sooemix.ckt

s2p 1 2 3 & /usr2/home/sawada/hbt_spar/2k10k1/13438.s2p wire 1 4 d=20 l^lbrho=laf=0 co=0al=0 a2=0 wire 2 5 d=20 l^lcrho=1 af=0 co=0al=0 a2=0 wire 3 6 d=20 l^lerho=1af=0 co=0al=0 a2=0 wire 3 6 d=20 l^lerho=1af=0 co=0al=0 a2=0 mlin 6 60 w^w0 l^lfb mstep 60 61 w1^w0 w2=1500 mlin 61 62 w=1500 l=70 ind 62 0 l^1via mloc 4 w^w0 l^lboffset mloc 5 w^w0 l^lcoffset mloc 6 w^w0 l^leoffset def2p 4 5 nr Idiv mlin 12 w^w0 l^lla mtee 33 3 2 w1^w1 w2^w1 w3^w0 mlin 34 w^w1 l^lq1 mbend 4.5 w^w1 ang≠90 m^mb mlin 58 w^wl l^lq2 mtee 6 7 8 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 33 34 w^w1 l^lq1 mbend 35 34 w^w1 ang=90 m^mb mlin 35 38 w^w1 1^1q2 mtee 36 37 38 w1^w0 w2^w0 w3^w1 mlin 7 9 w^w0 l^lb1 mbend 910 w^w0 ang=90 m^mb mlin 10 11 w^w0 l^1b2 mlin 36 39 w^w0 l^lb1 mbend 4039 w^w0 ang=90 m^mb mlin 40 41 w^w0 l^1b2 res 6 37 r=100 def3p 1 11 41 div !biascircuit mlin 1 2 w^wa l^1a mlin 2 3 w=2000 1=500 mlin 3 4 w=2000 l=1500 cap 4 0 c^ca def2p1 3 biasa !dccut mcfill 2 w^wfils^sfill^lfiwl1^wo w2^wo def2p12 dccutfil !dr equivalentcircuit PRLC 1 2 R^RDR L^LDR C^CDR DEF2P 1 2 DR !output (collectoside) mlin 1 2 w^w0 l^lo1 mtee 2 3 4 w1^w0 w2^w0 w3^wa hiasa45 mlin 3 6 w^w0 1^1o2 dccutfil6 7 mlin 7 8 w^w0 1^1o3 def3p185 coll !input (baseside)without dr ind 1 0 l^lvia res 1 2 r=50 mlin 2 3 w^w0 l^li1 dccutfiB 4 mlin 4 6 w^w0 1^1i2 mlin 6 7 w^w0 l^li3 mtee 7 8 9 w1^w0 w2^w0 w3^wa mlin 8 10 w^w0 1^li4 biasa9 11 def2p1011 basewodr mtee 7 8 9 w1^w0 w2^w0 w3^wa biasa9 11

mtee 7 8 9 w1^w0 w2^w0 w3^wa def3p789 tee !input (baseside)with dr ind 1 0 l^lvia res 1 2 r=50 mlin 2 3 w^w0 l^lil dccutfil3 4 mlin 4 5 w^w0 l^li2 dr 56 mlin 6 7 w^w0 1^li3 mtee 7 8 9 w1^w0 w2^w0 w3^wa mlin 8 10 w^w0 1^li4 biasa9 11 def2p1011 basewdr Inr with output nr 12 coll2 3 4 def2p13 nrcol1 Inrwith inout (lookfrom base side) mlin 2 3 w^w0 l^li1 dccutfil3 4 mlin 4 6 w^w0 1^1i2 mlin 6 7 w^w0 l^li3 mtee 7 8 9 w1^w0 w2^w0 w3^wa mlin 8 10 w^w0 1^li4 biasa911 nrcoll10 12 def2p 2 12 nrbc Inrwith in out div nrbc 1 2 div 324 def3p134 nrbcdiv !RESONATOR CIRCUIT #1 MLIN 1 2 W^W0 L^L11 RES 1 0 R=50 DR 23 MLIN 3 4 W^WO L^L12 DEF1P 4 RESO1 losc circuit nr 12 mlin 2 3 w^w0 l^lout res 3 0 r=50 deflp 1 nrwloss resol 1 nr 12 mlin 23 w^w0 l^lout def1p 3 osc FREQ sweep 5.0515.05.2 OUT ! measutf db[s11] gr1 1 measutf db[s21] gr1 inr db[s11]gr1 ! nrcolldb[s11] gr1 nrbc db[s11]gr1 ! nrbc ang[s11] grla coll db[s11]gr2 coll db[s21]ar2 coll db[s13]gr2 GRID range5 15 1 gr1-5 5 1 !gr1a ~10 10 5 gr2 -50 0 5 gr3 -50 50 10

def3p 7 8 11 teebias

図 32: バランス型 sooemix 回路設計用ネットリスト

4.3 光マイクロ波ミキシング特性

図 23のような構成でそのまま実験しようとすると LD、 EOM が 2 組必要になる。 2 組の EOM の特性 (光応答特性、EOM の光路長の違い) をそろえることは難しい。そこで図 33に示すよう な実験系により評価を行なった。 HBT への光照射はレンズではなく先球ファイバを用いている。 光路 1 および光路 2 の光強度変調信号 (周波数 f_{IF})の位相を逆相にするために光可変遅延器 (VODL) で光路長を変え、ATT により両光路の光パワーを等しくなるように調整している。評価の手順 は以下の通りである。

(1) 光を照射しない状態で各 HBT のバイアスを発振出力が最小となる (バランス化 する) ように調整する。

(2)VODLの空間長 D を適当な値 (たとえば D=0mm) にして path 2 のみ光照射した ときの LO-IF を測定する。

(3)path 1 のみ光照射し、LO-IF が (2) で測定した LO-IF レベルになるように ATT を調整する。

(4) path 1、 path 2 ともに光照射して LO-IF レベルを測定する。

(5)(4) での検出レベルが (2)(3) のレベルに比べて最も増大 (理論的には 6dB 増大) す

るように ATT、D を調整しながら (2) ~ (4) を繰り返す。

光を照射しない場合の発振特性を表1に示す。表には基本発振周波数から5次高調波までを示す。 V_{bc1}を固定しV_{bc2}を増加させると発振出力が減少することから、各々のHBTによる発振出力 は互いに逆相となって打消しあっていることが分かる。変調周波数 f_{IF}=1.0GHz,1.5GHz,2.0GHz の時の光マイクロ波ミキシングレベルを表2,3,4に示す。表中のP_{opt} はそれぞれ ATT,VODL出 力端でのパワーであり (先球ファイバからの出力ではない)、P_{opt} が sooemixBの実験時の数百 μ W に比べて小さいのはコネクタ接続損を含む光路1、2の損失が大きいためである。 path1 path2 の P_{opt} が必ずしも一致していないのは、

・コネクタの接続損の違い

・各 HBT の個体差

・各 HBT の光結合効率の違い

・各 HBT のコレクタ以降出力ポートまでの線路特性の不一致 (ワイヤボンド長さ等)

等によるものである。いずれの場合も各光路からの LO-IF レベルについては同相に近い状態で 合成されることが分かる。 LO との比 $\frac{LO-IF}{LO}$ は -17 ~ -12dB となった。

比較のため、 $f_{IF}=1$ GHz のときの sooemixB の場合の特性を表 5に示す。 sooemixB の方が光照 射強度 P_{opt} は大きいが、 P_{opt} が小さい程 $\frac{IO-IF}{LO}$ が劣化する (図 17参照) ことから、バランス型 にすることで LO との比が 30dB 程度改善されることがわかる。また $f_{IF}=1$ GHz のとき P_{IF} を変 化させた時の LO±IF レベルを図 34に示す。 $P_{IF}=10$ dBm を過ぎると飽和し始め、過変調となっ ているものと考えられる。線形に増加している部分の傾きは tan $\theta = 1$ である。



path 2

図 33: バランス型 sooemix 評価系 LD: SDL5431-B EOM: T.MZ 0.85-5 MZ2-35-47 No.585 先球ファイバ: HP Lightwave Probe LWT-LEN-MM

表 1: バランス型 sooemix 発振特性

	V _{be}	V_{ce}	I _b	I _c		fund	2nd	3rd	4th	5th
	V	V	mA	mA	f(GHz)	9 642	19 279	28 917	38 550	48 196
HBT1	1.17	2.89	0.1557	14.763	P(dBm)	_/0.33	10.210	20.011	36.33	-48 50
HBT2	1.28	2.95	0.1797	15.192		-43.00	-41.17	-02.00	-00.00	-40.00

表 2: バランス型 sooemix 光マイクロ波ミキシング特性(1)

path 2 path 1 & 2 path 1 LO(dBm) -49.67 -46.83-49.17LO-IF(dBm) -72.67 -72.67-67.00 LO+IF(dBm) -73.67 -72.67 -68.67 $P_{opt}(\mu W)$ 4749 $\frac{LO-IF}{LO} = -17.33dB$

f_{IF} =1.0GHz P_{IF} =10dBm

表 3: バランス型 sooemix 光マイクロ波ミキシング特性(2)

	path 1	path 2	path 1 & 2				
LO(dBm)	-43.00	-46.50	-48.33				
LO-IF(dBm)	-66.50	-66.50	-60.67				
LO+IF(dBm)	-67.33	-70.83	-63.83				
$P_{opt}(\mu W)$ 69 88							
$\frac{LO-IF}{LO} = -12.34dB$							

 f_{IF} =1.5GHz P_{IF} =10dBm

表 4: バランス型 sooemix 光マイクロ波ミキシング特性(3)

	path 1	path 2	path 1 & 2				
LO(dBm)	-44.67	-46.67	-49.00				
LO-IF(dBm)	-66.67	-66.50	-61.00				
LO+IF(dBm)	-74.17	*	-73				
$P_{opt}(\mu W)$	62	76					

 f_{IF} =2.0GHz P_{IF} =10dBm

$\frac{LO-IF}{LO}$	=	-12.00 dB
IO		12.00002

※ noise floor 以下のため測定不可能

表 5: sooemixB 光マイクロ波ミキシング特性

LO(dBm)	-2.20					
LO-IF(dBm)	-56.09					
LO+IF(dBm)	-54.08					
$P_{opt}(\mu W)$	130					
$\frac{LO-IF}{LO} = -53.89dB$						

f_{IF}=1.0GHz P_{IF}=10dBm



図 34: バランス型 sooemix の PIF 依存性

5 まとめ

単一の HBT に光マイクロ波ミキシング機能と発振機能を持たせた自己発振型光マイクロ波 ミキサを提案した。従来の光マイクロ波ミキサと比較して同程度の検出レベルが得られること、 高調波とのミキシングを用いれば光マイクロ波ミキサよりも優れた検出レベルが得られることが わかった。表 6に得られたミキシングレベルを示す。

表 6: 光マイクロ波ミキシング特性 (sooemixB)

f _{IF}	P_{IF}	Popt	LO-IF	LO+IF	2LO-IF	2LO+IF	3LO-IF	3LO+IF
GHz	dBm	mW		dBm				
0.2	10	0.767	-35.7	-37.6	-44.0	-42.3	-40.1	-40.0
1.0	10	0.749	-42.4	-39.4	-45.9	-41.2	-46.4	-47.5

また2つの自己発振型光マイクロ波ミキサをバランス化させた回路の設計を行なった。バランス化させることで単独型の自己発振型光マイクロ波ミキサに比べて LO-IF 成分と LO 成分の比が 30dB 以上改善されることがわかった。

謝辞

本研究を進めるにあたり、直接ご指導頂きました今井主任研究員に深謝致します。また日頃 から御指導頂く猪股社長、小川室長ならびに無線通信第二研究室の皆様に深謝致します。最後 に、HBTを御提供頂きましたシャープ(株)技術本部の関係各位に感謝致します。

参考文献

- H.Ogawa et al., "Millimeter-Wave Fiber Optics Systems for Personal Radio Communication", IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol.40, pp.2285-2293, Dec. 1992
- [2] 末松 他,"HBT 受光器を用いたミリ波サブキャリア光ファイバリンクの伝送特性",電子情報通信学会論文誌 C-1,Vol.J77-C-1,No.11, pp.659-670,(1994年11月)
- [3] E.Suematsu et al.," A Fiber Optic/Millimeter-Wave Radio Transmission Link Using HBT as Direct Photodetector and an Optoelectronic Upconverter", IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol.44, no.1, pp.133-143, Jan. 1996